

# 奨学生募集

◆団体名 NO.65 住友大阪セメント

◆募集条件 ○2024年3月卒業・修了予定で次の対象専攻に該当する学部生・大学院生  
<対象専攻>

機械、電気・電子、化学工学、土木・建築・環境、資源・地質、物理

◆貸与金額 月額 上限 100,000 円（無利息）

※返済免除制度あり

◆貸与期間 最短修業年限

◆願書交付 応募を希望する学生は、学務部キャリア・奨学支援課奨学金係へ  
令和5年3月10日（金）までにメールで連絡してください

◆提出書類

- ①推薦書
- ②申込書（所定書式）
- ③エントリーシート（写真貼付）
- ④学業成績証明書
- ⑤健康診断書
- ⑥卒業・修了見込証明書（在学証明書）

◆書類提出先 住友大阪セメント株式会社

◆その他 詳細は以下 URL を参照してください

[http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/r05PDF/65\\_s\\_2.pdf](http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/other-scholarship-new/r05PDF/65_s_2.pdf)

令和5年2月21日 学務部キャリア・奨学支援課奨学金係